PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-258577

(43)Date of publication of application: 19.10.1990

(51)Int.CI.

B65D 77/20

(21)Application number: 01-063815

(71)Applicant: TOYO SEIKAN KAISHA LTD

(22)Date of filing:

17.03.1989 (7

(72)Inventor: SUZUKI KOJI

IMATANI TSUNEO KURASHIMA HIDEO

TAIRA KAZUO

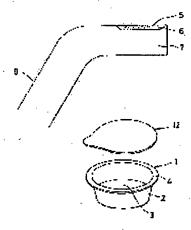
(54) HEAT SEAL CONTAINER

(57)Abstract:

PURPOSE: To permit withstanding of a container heat sealed in a short time and at a low temperature to a high temperature sterilization such as retort sterilization and control of the solving out of the inner surface material of the container into the internal articles even at the time of heating in an electronic oven for cooking by forming the inner layer of the container of the resins orientation or heat crystallized at a crystal melting temperature of at least 200° C and providing an uncrystallized or slightly crystallized part near a heat seal face and partially in the flange thickness direction of the container.

CONSTITUTION: A container 1 is formed of the resins whose crystal melting point (Mp) is at least 200° C in its entirety and which is orientation or heat crystallized. A flange part 4 of this container 1 has a heat seal face 5, from which is extended in the thickness direction of the flange 4 a resinous part 6 substantially uncrystallized or slightly crystallized in a very small thickness d, below which an orientation or heat crystallized resinous part 7 is provided. The substantially uncrystallized or slightly crystallized resinous part 6 is provided in only a part to be heat sealed and the other parts of the resin container 1, e.g. the inner surface 8 is come

other parts of the resin container 1, e.g. the inner surface 8 is composed of an orientation or heat crystallized resin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

® 公 開 特 許 公 報(A) 平2-258577

Dint. Cl. 1

明 者 識別記号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)10月19日

B 65 D 77/20

E 7127-3E

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全16頁)

60発明の名称 ヒートシール容器

> 頭 平1-63815 201年

> > 夫

題 平1(1989)3月17日 223出

盲 浩 個発 明 鈴 木

神奈川県横浜市神奈川区大口仲町179 神奈川県横須賀市大津町3-65

恒 今 谷 個発 明 老

者 秀 夫 個発 明 和

神奈川県横須賀市岩戸3-26-16 東京都世田谷区上用賀5-9-10

雄 饱発 创出 題 東洋製罐株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目3番1号

倒代 理 人 弁理士 鈴木 郁男

> 88 糸田

1. 発明の名称

ヒートシール容器

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 対となった包装材料をそれらの対向する両面 でヒートシールして成るヒートシール密封包装 容器において、

前記包装材料の少なくとも一方は、結晶状態で の融解温度が200℃以上である熱可塑性樹脂 から成り且つ配向結晶化され或いは熱結晶化さ れた内面層を有し、且つ前記内面層のヒートシ ール郎分ではヒートシール面から内面層の厚み 方向の途中に至る微小厚さで実質上非晶質化乃 至低結晶化された熱可塑性樹脂部分を有するこ とを特徴とする低温ヒートシール性のヒートシ ール密封包装容器.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は熱可塑性樹脂を構成素材とするヒート シール容器に関するもので、より詳細には耐熱性 と低温ヒートシール性との組合せを有するヒート シール容器に関する。

(従来の技術)

ポリエチレンテレフタレート (PET) 等の熱 可塑性ポリエステルは、機械的強度、耐クリーブ 性、耐衝撃性、透明性等の物性に優れ、しかも内 容物による抽出性も少なく、内容物の香味保持性 ·(フレーパー保持性)も良好であることから、食 品類に対する優れた容器用素材であり、これを延 伸ブロー成形して成るピンや、これを用いた積層 体から成る容器は食品充填密封容器として実用に 供せられている。

熱可塑性樹脂を素材とした容器の利点の一つ は、ヒートシール(熱封皺)により手軽に密封を 行い得ることであるが、PETを内面材としたヒ ートシール容器が未だ商業的に成功するに至って いないのは、PETの融点が約260℃と高いこ と及びヒートシールに際してPET層が結晶化 し、十分な強度のヒートシール部を形成しにくい ことによる.

この欠点を改善するために、特公昭49-34180号公報には、結晶性飽和ポリエステル を被着体間に配置しこれを融点以上に加熱して溶 融せしめた後、或いは結晶性飽和ポリエステルを 融点以上に加熱して溶融せしめこれを被徴体間に 配置した後、60℃以下の冷媒で該結品性飽和ポ リエステルを急冷し220℃から67℃の間を急 速に通過せしめることを特徴とする接着方法が提 案されており、また特開昭62-53817号公 報には、少なくともシールすべき界面が熱可塑性 ポリエステルで形成された容器形成用器材の複数 個の部分を、該部分の外面をポリエステルの結晶 化温度よりも低い温度に維持しながら、該部分の シール界面及びその近傍が融番温度に遠するよう に内部発熱により加熱すると共に圧接し、次いで シール界面の温度を溶融後、1.0 秒以内に放熱に より結晶化温度領域を通過させることを特徴とす るヒートシール部を有する容器の製法が提案され ている.

(発明が解決しようとする問題点)

結晶化され、或いは熱結晶化されている熱可塑性 樹脂内面材の場合にも同様に認められる。

従って、本発明の目的は、前記従来技術における上記欠点が解消され、優れた低温ヒートシール 性と耐熱性との組合せとを有するヒートシール容 器を提供するにある。

本発明の他の目的は、短時間の低温ヒートシールで安定した高強度のシール部を形成することができ、しかもこのシール部がレトルト殺菌等の高温殺菌にも耐え得るヒートシール容器を提供するにある。

本発明の更に他の目的は、容器そのものが耐熱性に優れていると共に、内容品がレトルト殺菌され或いは電子オーブンやオーブントースター等で加熱調理されるときにも、内容品への内面材の抽出等が顕著に抑制されるヒートシール容器を提供するにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、対となった包装材料をそれら の対向する両面でヒートシールして成るヒートシ 前記先行技術における投案は、ヒートシール時におけるPET層の結晶化を抑制し、これによりヒートシール部の強度を高めるという目的に対しては、満足すべきものであるとしても、ポリエステルヒートシール界面の温度がPETの融点以上に達することを必要とするという点で未だ不満足なものである。

特に、PETは配向結晶化により前述した結特性が顕著に向上し、各種成分に対するパリヤー性や耐熱性が向上することが知られており、またPETを熱結晶化させたものは耐熱性や顕性が顕著に向上することが知られているが、このように配向結晶化され或いは熱結晶化されたPETでは、ヒートシール温度が著しく高くなって、容器柔材の熱分解や熱変形を来すようになり、またヒートシール部の冷却が困難になるという問題もあって、研業的なヒートシールが著しく困難なものとなる。

このような問題は、PETのみならず、樹脂の 融点そのものが高くしかも樹脂が分子配向により

ール密封包装容器において、前記包装材料の少なくとも一方は、結晶状態での融解温度が200℃以上である熱可塑性樹脂から成り且つ配向結晶化された内面層を有し、且つ値記内面層のヒートシール部分ではヒートシールの内面層の厚み方向の途中に至る微小厚さで調性とよりでは、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円で、10

(作用)

本発明のヒートシール密封包銭材料は、対となった包装材料をそれらの対向する両面でヒートシールすることにより形成されているが、この包装材料の少なくとも一方が次の内面層を有しているとい頭著な特徴である。先ず、この内面層は結晶状態での融解温度(示差定歪熱強計(DSC)での結晶融解ピーク温度として求められる・・・Mp)が200℃以上、特に200万至400ではければならない。内面層樹脂の結晶融解温度を上記範囲に規定しているのは、容器内面層の耐熱性の

見地からであり、本発明の容器は、内容物が充填された状態でレトルト段密等の加熱致菌に眠され 或いは更に、内容物を充填した状態で電子オープンやオープントースター等による加熱調理に賦されるが、これらの加熱時における熱変形、強度低下及び内容品の抽出乃至溶出傾向を防止するためには、上記範囲の結晶融解温度を有しなければならない。

ところで、内面層樹脂が上記した通り、高融点 を有し且つ高度に結晶化されている場合には、容 器の耐熱性等に関しては、きわめて満足すべき結 **果が得られるとしても、ヒートシール性がきわめ** て悪くなり、ヒートシール強度も満足すべきレベ ルには到底到達しないようになる。本発明の容器 は内面層のヒートシール部分に、ヒートシール面 から内面層の厚み方向の途中に至る微小厚さで実 質上非晶質化乃至低結晶化された樹脂部分を設け たことが第三の特徴でもあり、顕著な特徴でもあ る。即ち、実質上非晶質化乃至低結晶化された樹 脂部分をヒートシール部に設けることにより、こ の樹脂の融点(Mp)よりも低い温度、一般に Mp-100℃乃至Mp-10℃の温度でヒート シール可能となり、低温シールが可能となるばか りではなく. シール強度が1.5 Kg/I5mm 幅以上の 高シール強度のヒートシール部を形成し得ると共 に、このヒートシール部は、例えば120℃で 30分間のレトルト殺菌にも十分耐え得るように なる、実質上非晶質化乃至低結晶化された樹脂部 一性、耐抽出性等の容器に要求される特性が同上するものである。無可塑性樹脂の結晶化の程度、即ち結晶化度は一般に密度法(密度勾配管法による密度)により求めることができ、式、

$$X_{e,r} = \frac{\rho - \rho_{,e}}{\rho_{,e} - \rho_{,e}} \times 1 \ 0 \ 0 \qquad \cdots \{1\}$$

式中、ρは測定樹脂試料の密度 (g/cm²)、 ρ。は完全非晶質の樹脂の密度 (g/cm²)、 ρ。は完全結晶質の樹脂の密度 (g/cm²)、 X evは測定樹脂試料の結晶化度 (%) で ある。

列えばPETの場合

 $\rho = 1.335 (g/cm^2)$

 $\rho = 1.455 (g/ca^2)$

の値を用いるのが一般的である。

で与えられる。本発明の容器においては、内面層の結晶化度(X ov)が20%以上であれば、上記特性に関して満足すべき結果がえられる。

分は、ヒートシール面から内面層の厚み方向の途中に至る微小厚さで設けることも重要であり、厚み方向全体にわたって非晶質化乃至低結晶化しまたシール強度やヒートシール部の対熱性が著し、レールが強度やヒートシール部のはよれば、ヒートシールでののヒートシール面に近接した厚み方向の他の部分には配向結晶化乃至熱結晶化ののか非晶質化乃至性結晶化乃至熱結晶化のを設け、原み方向の他の部分には配向結晶化乃至熱結晶化のを発存させることにより、上紀の欠点なしに、低温シール性とあシール性とを得ることができる。

非晶質化乃至低結晶化された樹脂部分の結晶化度は、微小厚さで存在することから、前述した密度法(密度勾配管法)で測定することは困難であり、樹脂の結晶化度に依存する特性吸収パンドを利用してシーザーラマン法で密度分布を測定し、この密度から前記式(1) に基づいて結晶化度を算出する。例えば、ポリエステルの場合、この特性吸収パンドは C=0の伸縮振動に基づく波数

1730cm⁻¹のピークであり、下記式

$$\rho = \frac{\Delta v_{1/2} - k_1}{k_1} \cdot \cdots (2)$$

式中、Δνιν。は上記特性吸収ビークの 半値幅(cn⁻¹)であり、k · 及びk · は この樹脂について半値幅を縦軸、密度を 横軸とした検量線グラフから求められる 切片及び勾配である。

に基づいて密度(p)を求めることができる。本 発明における非晶質化乃至低結晶化部分は、結晶 化度(X cv)が20%以下であることが望まし い。

尚、本発明において内面層とは、内面層を含めた全体(単層)が前述した融解温度を結晶化構造とを有する樹脂で構成されていてもよいし、また積層構造体のうち、内面層のみが上記樹脂で構成されていてもよいことを意味するものである。

(発明の好適態様)

ルすべき部分(フランジ部の全体乃至一部)にの み投けられ、樹脂容器1の他の部分、例えば内面 Bは配向容器1の他の部分、例えば内面Bは配向 結晶乃至熱結晶化された樹脂から構成されている ことが理解されるべきである。

第1及び2図の容器は、前記樹脂単層から成る容器の例であるが、この容器を多層積層構成の容器とすることもでき、この多層容器の例を示すや性中間層9と樹脂製内外層10a及び10bとから成る。内外層のうち少なくとも内層10a、好の時間の方の樹脂層10a、10bが本発明の方の樹脂層から形成され、そのヒートかール部構造6、7が形成される。ガスパリヤー性樹脂が使用される。ガスパリヤー性樹脂が使用される。ガスパリヤー性樹脂が使用される。

容器の他の例を示す第4図において、この容器は、対向する2片のシート状包装材料11 a...11 b が袋状に形成され、その周囲において、ヒ

本発明のヒートシール容器の一例を示す第1-A図及び第1-B図において、この容器本体1は、カップ状(第1-A図)乃至トレイ形状(第1-B図)を有し、短い胴部2、胴部下螺に連なる開窓底部3、及び胴部上端に連なるヒートシール用フランジ部4を有している。この容器本体1と別体にヒートシール蓋12と容器フランジ部4との間にヒートシールによる密封が行われる。

この具体例では、容器本体1は、全体が結晶融解温度(Mp)が200℃以上で且つ配向結晶化乃至熱結晶化された樹脂から成る。この容器本本1のヒートシール用フランジ部4を拡大してトシール面5を有し、このヒートシール面5からフランジ部4の厚み方向の途中に達するように、樹脂部分6が設けられ、その下側には配向結晶化された樹脂部分6はヒートシー類化乃至低結晶化された樹脂部分6はヒートシー

ートシールされた袋状容器から成り、シート 1 1 a. 1 1 b はやはり樹脂製内外限 1 0 a. 1 0 b とこれらの間にサンドイッチされたガスバリヤー性中間層とから成る。これらのシート 1 1 a. 1 1 b のヒートされる部分にも第2図に述べたのと同様なヒートシール部構造 6. 7 が形成され

勿論、本発明においては、ヒートシール盗12 (第1図) も、第4図に示した積層構造とヒート シール部構造とを有するものとし得ることが了解 されるべきである。

本発明において、200℃以上の結晶融解温度 (Mp)を有する結晶化可能な樹脂としては、ボリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等の二塩基性芳香族カルボン酸とジオールとから誘導された熱可塑性ボリエステルを挙げることができる。このポリエステルは、その本質を根なわない範囲内で、イソフタル酸、アジピン酸、デカンカルボン酸、コハク酸等

の二塩基酸や、ジェチレンルグリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンタンジオール等のジオール類を含有し得るが、これらの共宜合成分は酸成分或いはジオール成分当り20モル%以下の量で存在するのがよい。用いるポリエステルは、一般に0.4 乃至1.8 d1/g、特に0.5 乃至1.5 d1/gの極限粘度 { n } を有するのが好ましい。本発明の目的には、ポリエチレンテレフタレートが特に好ましい。

内面層として用いる樹脂は、前記条件を満足する限りポリエステルに限定されない。例えば、ナイロン6、6、ナイロン6、8、ナイロン4、6等の脂肪族ナイロン類:芳香族ニリオロン4、6等の脂肪族ナイロン類では、労香族アミンとから誘導されたポリアミド、ポリスキサメチレンテレフタラミド、ラフチレンテレフタラミド:脂肪族ニ塩基酸とアジバミド、ポリキシリレンアジバミド、ポリキシリレンアジバミド、ポリキシリレンアジバミド、ポリキシリレンアジバミド、ボリキシリレンアジバミド、前記条件を満足している場合には、カールを表はポリキシリレンアジバミド、ボリキシリレンアジバミド、ボリキシリレンアシバミア・バークスは、カートので

或いは成形工程に続く延伸工程において、成形体を少なくとも一軸方向に、好適には二軸方向に延伸して少なくとも一軸方向に分子配向させ、必要によりこの分子配向を熱固定することにより行われる。有効な延伸倍率は、面積倍率で2乃至15倍、特に3乃至13倍のオーダーである。熱固定は樹脂によっても相違するが、ポリエステルの場合は、150℃以上、ポリアミドの場合は、180℃以上の温度で行うことが望ましい。

樹脂に対する熱結晶化は、容器形成用素材を、その樹脂の結晶化温度に保持することにより行われる。結晶化温度範囲は、用いる樹脂に固有のものであるが、一般にその樹脂のガラス転移点(Tg)以上で、融点(Mp)未満の温度であり、特にTg+20℃乃至Mp-20℃の範囲が適当である。結晶化速度は、結晶化温度や核剤の有無、更には結晶化雰囲気にも依存するが、一般には1万至2分間の熱処理が適当である。結晶化の進行に伴い、球晶が生長し、樹脂の透明性が失われ、白褐化が進行するので、この変化によって熱

セバカミド:等が使用される、これらのナイロン類は、98%硫酸中、1.0 g/dlの過度及び20℃の温度で測定した相対粘度(n rel)が1.6 乃至3.5 、特に2.0 乃至3.0 の範囲内にあることが望ましい。

勿論、これらの樹脂は、単独で使用し得る他、 前述した条件を満足する範囲内で2種以上のプレンド物でも使用し得るし、樹脂の改質の目的で、 他の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、結晶化用核 剤、着色剤、充填剤、粉末乃至繊維状補強剤、滑 剤、アンチブロッキング剤、紫外線吸収剤、酸化 防止剤、熱安定剤を配合し得ることは当然である。

前記樹脂から容器形成用素材への成形は、例えば押出成形、射出成形、圧縮成形、中空成形、二輪延伸プロー成形、シート乃至フィルムからの圧空成形、プラグアシスト成形、張出成形、プレス成形、絞り成形、絞りしごき成形等のそれ自体公知の任意の成形手段で行われる。

樹脂に対する配向結晶化は、前述した成形工程

処理の終点を知ることもできる。

本発明の容器用素材は、図に示した通り、高融点及び高結晶性樹脂と他の材料との積層体から成ることができる。例えばこの積層体の製造に用いる金属箔や金属シートとしては、アルミニウム街、鉄箔、鋼箔、ブリキ箔やアルミニウム街、記箔と同様な表面処理鋼板等を挙げることができ、この金属箔乃至シートと前記樹脂との積層は、これらの間に必要により接着剤を介在させるか或いは樹脂の熱接着性を利用して、押出コート法、ドライラミネーション法・サンドイッチラミネーション法等で行うことができる。

また、他の材料としては、高ガスバリヤー性樹脂、例えば、エチレンービニルアルコール共重合体、塩化ビニリデン共重合体、ハイニトリル樹脂、ハイバリヤー性ポリエステル、ハイバリヤー性ナイロン樹脂等を挙げることができ、この高ガスパリヤー性樹脂との積層体は、共神出成形法等で直接容器形成用素材に成形することによっても得られるし、また前述した各ラミ

ネーション法によっても得られる。

積層体の容器素材への成形及び配向結晶化乃至 熱結晶化は、前述した単層構造の容器素材の場合 に準じることができるが、本発明によれば、高級 点高結晶性樹脂の配向結晶化や熱結晶化は任意の 段階、例えば積層前、積層後成形前、成形時或い は成形後の任意の段階で行い得ることが了解され るべきである。

容器素材としては、内面被覆無総目絞り乃至较りしごき金属缶、プラスチック缶、カップ状容器、トレイ状容器、ピン状容器、タンク状容器、可撓性パウチ、ヒートシール蓋等が挙げられ、容器素材の一方または両方が本発明で規定したヒートシール部構造を有することができる。

本発明において、ヒートシール部分に存在する 実質上非晶質化乃至低結晶化された樹脂部分の厚みは、この部分近傍における配向結晶化乃至熱結 晶化樹脂層の厚みの1万至30%、特に3万至 20%、最も好適には5万至10%の厚みを有す るのがよい。即ち、非晶質化乃至低結晶化部分の

の途中へのごく限られた部分が短時間の内に急激 に融点以上の温度に加熱され且つ加熱中止と共に 結晶化温度よりも低い温度に急速に冷却されるよ うにすればよい。

このような限定された急速加熱及び急速冷かには、例えば炭酸ガスレーザピームの走査照射の出ることができ、この場合にはレーザピームの北西な理度を変えることにより、非晶質ができる。とにはり、非晶質ができる。といれてきる。といれてきる。といれたのでは、から、というの場合には、シールパターンを急速がある。は、シールの通常は、これに後触することにより型が急速がある。には、の場合には、これに後触するといいない。これに後触するといいの間であることにより型を介して砂糖のは、これに後触するとにより型を介して砂糖のは、これに後触するととによりである。かくして過度時間を制御することによりである。かくして過度時間を制御することによりである。かくして過度時間を制御することによりである。かくして過度時間を制御することによりである。からはおいた。

本発明のヒートシール容器においては、それ自

厚みが、上記範囲よりも小さければ、低温シール 性や易シール性が得難くなる傾向があり、上記範 囲を越えるとヒートシール部の耐熱性等が低下す る傾向がある。前記部分の厚みは少なくとも1 μ m以上、特に2 μ m以上であることが望ましい。

ヒートシール部に設ける実質上非晶質化乃至低結晶化された樹脂部分の幅は任意に変化させ得るが、一般には1乃至10mm、特に2乃至6mmの福であることが好ましい。本発明によれば、ヒートを記のように小さい場合にも監督・レール形成し得ることが特徴である。ヒラ間によれたシール部の幅を5 mm以下に抑制することできる。勿論・トールの個を5 mm以下に抑制することできる。勿論・トールを形成させることできる。勿論・トールの個を5 mm以下に抑制することできる。勿論・トールの個を5 mm以下に抑制することできる。勿論・トールの個を5 mm以下に抑制することできる。勿論・トールの個を5 mm以下に抑制することできる。勿論・トールの個別をおいて複数本として設けてもよい。

内面層のヒートシールすべき部分に非晶質化乃 至低結晶化された樹脂部分を設けるには、配向結 晶化乃至熱結晶化された樹脂が表面から厚み方向

体公知のヒートシール機構、例えばホットプレート、インパルスシール、誘導加熱シール、超音波シール、高周波誘導加熱シール等を用いてヒートシールを行い得るが、いずれの場合においても高融点高結晶化樹脂の融点(Mp)よりも低い温度でヒートシールを行い得ることが顕著な特徴である。

(発明の効果)

本発明によれば、対となった材料をそれらの対向する両面でヒートシールするに際し、該材料の少なくとも内面層を結晶融解温度が200で以上でしかも配向結晶化乃至熱結晶を にった側筋とし、しかもこの内面層のヒートシール面が合力を ではヒートシール 面質 化 で の 強中に 至る 微小 関 世 樹 脂 か テ の 強 中 に 至る 微 の 世 樹 脂 か 一 ル 年 と 配 は と に よ り、 低 温 ヒート シール 性 と 耐 独 性 と で と で き な は 更 に 、 短 時 間 の 低 温 ヒート で 安 器 は 更 に 、 短 時 間 の 低 温 ヒール で 安 こ と が で き 、 定 し た 高 強 度 の シール 部 を 形 成 す る こ と が で き 、

しかもこのシール部がレトルト殺菌等の高温殺菌にも耐えることができ、また容器そのものが耐熱性に優れていると共に、内容品がレトルト殺菌され或いは電子レンジやオープントスター等で加熱調理されるときにも、内容品への内面材の抽出等が顕著に抑制されるという利点を有する。

(実施例)

実施例1、比較例1, 2, 3

ポリエチレンテレフタレート (密度1.34g/cm²、結晶化度3.3%、極限粘度0.61、厚さ0.7mm) から210mm×210mmのブランクを切り出し、サーモホーミング成形法により外径80mm、内径66mm、フランジ幅7mm、高さ35mm、横注容量85ccの丸型容器を成形した。このときフランジ部の密度及び結晶化度は、密度勾配管で測定したところ1.376cm²、34.2%であった。また融解温度は、示差走査無量計(D.S.C)により昇温スピード20℃/minで測定したところ255℃であった。

次に、炭酸ガスレーザー発振装置(東芝㈱製、

ている部分に照射し、それぞれのラマン強度を測定した。更に1730 cm 'のカルボニル基の伸縮振動によるラマン強度が密度と逆比例になる関係を利用し、前記(2)式より両者の密度を求めた、それぞれの密度 p(g/cm²)と、この密度を(i)式に代入し求めた結晶化度 X cv は第1表に示す通りであり、レーザー照射部は低結晶化されているのがわかる。尚、(2) 式により密度を求めるときに用いた切片 k , 並びに勾配 k 。 は以下の値を用いた。

 $k_1 = 114.37$

k = -75.95

更に、偏光顕微鏡下でこのサンブルの断面写真を撮り、写真からフランジ部樹脂の厚みに対してこのように低結晶化された部分の厚み比を求めたところ約7%であり、照射幅は約2 mmの円周状リングをなしていた。

また盛材として、厚さ50μmの軟質アルミニウム箔のブライト面に、オーバーコート材としてエポキシ・ユリア系塗料を塗布し、230℃で

1.2 Ko炭酸ガスレーザー発掘装置、型式: TOSLAS ERCO12-PSSB 、方式: 高速軸流形)を用い、約1 8 mm径のレーザーピームを焦点距離 1 2 7 mmの 集光レンズよりデフォーカスピームとし、照射面 上でスポット径を約7.5 mm e にしたピームを得た。更に、前述した丸型容器を周速度 6 0 m / min で回転させ、その1回転に当る時間(約0.22 秒間)、出力 2 5 0 Wのレーザービームを上記容器フランジ部に対し照射した。

この容器フランジ部断面をミクロトームで切り出し、優光顕微鏡下で観察した。レーザービームの影響のない部分は容器成形時での熱結晶化により白化しているのに対し、レーザー照射部は透明である。ここでレーがの強別は容易である。ここでレーがの関助がと未照射部との違いを明らかにするたいし、出り音の対物レンズにより音では、リーザービームの影響がなく熱結晶化により白化し

6 0 秒間焼付けを行ったアルミニウム箔のマット 面にアクリルシルコニウム系の表面処理を行った 後、ピスフェノール A 型エポキシ樹脂と 2 核体成分から成るレゾール型フェノール・含 1 を 1 と 2 のの重量は、本有でといった。 というのでは、一年1、20g/cm*、 固形分3 0 %)をグラビアコーをでも 0 秒間を となるように 変面を 場合 でもの上に 共重合 ポリーに でもの 2 り でもの 2 り でもの 2 り でもの 2 でもの 3 0 でもの 4 0 mg/dm* に なるように 変 布 を となが 9 0 mg/dm* に なるように 変布 で 2 で 6 0 秒間 溶液を 硬化させ、 且つ 共重合 ポリエステル 溶液を 硬化させ、 目ので 2 3 0 で 6 0 秒間 焼付けを行った。

このようにして作成した塗装材から、期封用つまみ部を有する直径85mmの丸型の瓷材を打ち抜いた。

次に前記丸型容器内にクリームコーンスープを 充填温度 6 5 ℃、充填量 7 0 ccで 1 0 0 ケ充煩 し、前記数材を第 2 表に示す条件でヒートシール 時間1秒と2秒のサンブルをそれぞれ50ケずつ ヒートシールした。このときスープ液面からフラ ンジ面までの間隔を測定したところ約5㎝であっ た。このようにして充填シールした容器100ケ の密封性能を調べるため、ヒートシール時間別に それぞれしちケを用いて、シールした路材の上に 直径70mm、重さ20Kgの円柱状のおもりを1分 間覆き、内容物の涸れの有無を調べるという方法 で耐圧縮試験を行った。15ケずつ(計30ケ) のサンプルの内1つも内容物が漏洩したものはな く、密封性は完全であった。また、後10ケずつ (計20ケ)のサンブルのシール部より、シール 部に対し直角に15mm幅の短冊を1サンプルに対 して4点、針40点ずつ切り出し、短冊の聲材側 を上のチャックに、カップの側壁を下のチャック に挟み300mm/分の速度で上下に引っ張り、容 器内側からのヒートシール強度を測定し、平均値 を求めた。第2表にしめすようにPETの融点よ り60℃も低い200℃でのヒートジールでも、 容器本体と蟿材とのヒートシール強度はヒートシ

次に比較例2として比較例1で用いた容器に対し、蓋材をPETの融点以上でヒートシールしすぐに表面温度を10℃に設定した冷却バーをシール部に押し当て急冷するという試験を試みた。この場合ヒートシール時のフランジ部の変形並びに、フランジ表面の発泡が激しくシール強度は得られるのだが、ばらつきが激しく、また内容物の潤も数個にわたって見られた。更にレトルト処理後においても漏洩は見られ、密封性を確保することはできなかった。

更に比較例3として、ヒートシール部の結晶化度が3.3 %という熱結晶化されていない容器に対しても前述の条件と同様のヒートシールを試みたが、シール強度は得られるが、シール時にフランジ部の変形が激しい上にレトルト殺菌時に容器の変形も激しく容器の実用性並びに、耐熱性に欠くものであった。これら比較例1、2、3のヒートシール強度の結果も併せて第2表に示す。

ール時間2秒で平均2.3 Ng/15ma であり、容易にピール剥離が可能であった。また、残り50ケについて120℃で30分間レトルト殺菌処理を行った後、15ケ(計30ケ)については前記と同様の耐圧稲試験を、あと10ケ(計20ケ)については容器本体と蓋材とのヒートシール強度を同様な方法で測定した。ヒートシール強度はヒートシール時間2秒で平均1.9 Kg/15ma であり、開封郷のつまみ部から蓋材を開封したところ、容易にピール剥離が可能であった。

また、比較例1としてヒートシール部の結晶化度 X cv=37.2%で本発明で得られるような低結晶化能 を持たない容器 100ケにおいて、前記と同様の盈材でヒートシールを試み同様な試験を試みた。レトルト処理前においてもほとんどのサンブルから内容物の漏洩が認められ、ヒートシール強度も200℃、2秒で1.0 Kg/15mm 程度の非常に低いものであった。更にレトルト処理後においては全てにおいて漏洩が認められ、密封性を確保することはできなかった。

案	アーゲー米既幹部	1.370	2.8.2
第 1	アーゲー脳幹部	1.351	13.3
		逊 既 p (g/cm³)	結晶化度 X cv (%)

番号	ヒートシール 温 度 (で)	ヒートシール 時 間 (秒)	レトルト処理	ヒートシール 強 度 (Xg/15mm)	内容品が瀰洩した サンプルの個数 (15ケ中)
		1	無	2.3	0
実施例1	200	*	. 有	1.8	0
~ " "		2	無	2.3	0
		2	有	1.9	0
	·	1	無	1.0	1 4
比較例1	200	•	有	0.9	1 5
		2	無	1.1	1 4
			有	1.0	1 5
		ı	無	1.8	1 0
比較例2	300	*	有	1.7	1 2
20.00		. 2	無	1.9	1 3
		.	有	1.8	1 2
比較例3		2	無	2.1	0 · ,
	200		有	(注 a)	7
			無	2.3	0
			有	(注 a)	5

注 a

:容器の変形が激しくヒートシール強度の測定が困難

実施例2、比較例4

両面にクロメート表面処理層を有する75 um の圧延鋼箔の片面に 2 5 μmの二軸延伸ポリエチ レンテレフタレートフィルム (密度1.40g/cm3、 結晶化度54.2%、破解温度255℃)を、エポキ ・シ/フェノール強料を介したラミネート板を用 い、そのもう一方の面に黄色に着色されたエポキ シフェノール系塗料を塗布した後、205℃~ 10分間オーブン中で塗料を硬化させた。次のそ の網箔を、ブランク径φ140mmのブランクに打 ち抜き、弾性体パンチを用いた絞り成形法により フィルムが容器内面側となるように、高さ30 mm、外径78mm、内径65mm、コーナーR 1 mm で、満注容量が85ccであるフランジ部が外側に カールされた丸型容器を成形した。このときフラ ンジ部の密度及び結晶化度は、ラミネート前のフ ィルムのそれとほとんど同じであった。

次に実施例1と同様の条件で炭酸ガスレーザーを容器フランジ部に対し照射を行った。この照射 部断面における表層部の密度をレーザーラマン法 で御定したところ、密度は1.349 g/cm* ・結晶化度は11.7%であった。この時に用いた切片 k ・, 並びに勾配 k ・ は実施例 1 に用いた値を使用した。また、フランジ部のフィルム厚に対する非晶質化された部分の厚み比を測定したところ約 8 %であり、照射幅は約 2 mmの円周状リングを成していた

更に、前記丸型容器1.00ケにクリームコーンスープを充填し、実施例1で用いた蓋材を第3表に示す条件でヒートシールを行い実施例1と同様な評価法でヒートシール強度を測定した。ヒートシール時間2秒でヒートシール強度は1.8 Kg/15mm であり、内容品の漏洩は1ケもなかった。また、レトルト殺菌処理を行い処理後の容器本体と蓋材とのヒートシール強度を測定したところ、2.5 Kg/15mm であり、開封用つまみ部から蓋材を開封したところ、容易にピール剝離が可能であった。また、この時も灑洩は1ケもなかった。

比較例4としてレーザー照射を行っていない容 器に対してのヒートシール強度も測定したが、シ ール強度は1.0 Kg/15mm にも満たず、レトルト処理時或いは処理後の密封性を保持することはできなかった。

第 3 表

お号	ヒート シール 温 度 (℃)	ヒートシール 時 間 (秒)	レトルト処理	ヒートシール 強 度 (Kg/15mm)	内容品が漏洩した サンブルの 個 数 (1 5 ケ中)
-			無	1.6	0
		1	有	2.4	0
実施例2	200	2	無	1.8	.0
			有	2.5	0
		1	無	0.8	1 5
比較例 4			有	0.9	1 5
	200	2	無	0.8	1 5
			有	0.9	1 5

レトルト処理:120℃-30分

驱施例3、比较例5

両面にクロメート表面処理層を有する 75 um の圧延網箔の片面に貨色に着色されたエポキシフ ェノール系塗料を強布し205℃で10分間オー ブン中にて塗料を硬化させた塗装板のもう一方 の面に25μmの二軸延伸ポリエチレンテレフ タレートフィルム (密度1.40g/cm³、結晶化度 54.2%、融解温度255℃)をウレタン系接着剤 を介してラミネートし、50℃で3日間接着剤を キュアさせラミネート板を作成した。そのラミネ ート板を、ブランク径φ140mmのブランクに打 ち抜き、弾性体パンチを用いた絞り成形法により フィルムが容器内面側となるように、高さ30 mm、外径78mm、内径65mm、コーナーRlam で、満注容量が85ccであるフランジ部が外側に カールされた丸型容器を成形した。この時のフラ ンジ部の密度及び結晶化度は、ラミネート前のフ ィルムのそれとほとんど同じであった。

次に実施例」と同様の条件で炭酸ガスレーザー を容器フランジ部に対し照射を行った。この照射

盟に対してのヒートシール強度も測定したが、シール強度は1.0 Kg/15mm にも満たず、レトルト処理時或いは処理後の密封性を保持することはできなかった。

部断面における表層部の密度をレーザーラマン法で測定したところ、密度は1.349 g/cm³、結晶化度は11.7%であった。この時に用いた切片k」、並びに勾配k。は実施例1に用いた値を使用した。また、フランジ部のフィルム厚に対する非晶質化された部分の厚み比を測定したところ、約8%であり、照射幅は約2 meの円周状リングを成していた。

更に、前記丸型容器100ヶにクリームコーンスープを充填し、実施例1で用いた蛮材を第4数に示す条件でヒートシールを行い実施例1と同様な評価法でヒートシール強度を測定した。ヒートシール時間2秒でヒートシール強度は1.8 Kg/15mm であり、内容品の源池は1ケもなかった。また、レトルト殺菌処理を行い処理後の容器本体と整材とのヒートシール強度を測定したところ、2.4 Kg/15mm であり、開封用つまみ部から難材を開封したところ、容易にビール剥離が可能であった。また、この時も凝洩は1ケもなかった。

比較例5としてレーザー照射を行っていない容

番号	ヒートシール 温 度 (℃)	ヒートシール 時 間 (秒)	レトルト処理	ヒートシール 強 度 (Kg/15mm)	内容品が 漏洩した サンブルの 個 数 (15ヶ中)
			無	1.6	. 0
		1	有	2.3	0
奥施例3 20	200	2	無	1.8	0
			· 有	2.4	ó
		. 1	無	0.8	1 5
比較例5			. 有	0.9	1 5
	200	2	· 無	0.8	1 5
			有	0.9	1 5

実施例 4

実施例 1 で用いたポリエチレンテレフタレートから成る丸型密封容器のフランジ部に発振器を用い、発振出力 5 KWの高周波発振器を用い、発振時間 0.3 sec 、加圧力 5.3 kg/cm *、加圧後の押圧冷却時間 0.3 sec 、電圧 1 1 0 V という条件で、テフロンコートを施した 0.24mmのスチール板を誘導により前記容器 フラール板を誘導を行った。この改質の密度をレーザーラマン法で測定したところを変配は 1.352 g/cm * ・結晶化度は 14.2%であった。この時に用いた値を使用した。また、フランた。施例 1 に用いた値を使用した。また、フラ た。施例 1 に用いた値を使用した。また、フラ たが 5 km の厚みに対してこのように低結晶化を 部分の厚み比を測定したところ、約5 5 km った

更に、前記丸型容器 1 0 0 ケにクリームコーンスープを充填し、実施例 1 で用いた蓋材を第5 表に示す条件でヒートシールを行い実施例 1 と同様な評価法でヒートシール強度を測定した。ヒート

シール時間 2 秒でヒートシール強度は 2.3 Kg /15 mmであり、内容品の 渡渡は 1 ケもなかった。また、レトルト殺菌処理を行い処理後の容器本体と 遺材とのヒートシール強度を測定したところ、 2.1 Kg/15mm であり、開封用つまみ部から蓋材を開封したところ、容易にピール剥離が可能であった。また、この時も 漏洩は 1 ケもなかった。

番号	ヒート シー ル 温 度 (℃)	ヒートシール 時 間 (秒)	レトルト処理	ヒートシール 強 度 (Kg/15mm)	内容品が漏洩した サンブルの 個 数 (15ケ中)
爽施例4 200	-	•	, 無	2.1	0
	200		有	1.9	0
	200	2	無	2.3	0
			有	2.1	0

奖施例5~10、比较例6

実施例 1 において、炭酸ガスレーザーの照射出力を変えることで、非晶質部分の厚みを第 6 表に示すように変化させたサンブルを各々作成した。

このサンブルのフランジ部断面をミクロトームで切り出し非晶質部を偏光開微鏡下で観察した。 比較例5に示すように出力200W未満では、非晶質部の観察は困難であり実施例1で用いたのと 同様な確材で容器本体とのヒートシールを試みた ところ、シール強度は非常に弱く密封性を確保す ることはできなかった。

また逆に、出力 3 5 0 W以上では実施例 8 ~ 1 0 に示すように非品質師の厚み比はフランジ部熟結晶化樹脂層の厚みに対し 1 3 %以上の厚み比を有しているが、表面層で発泡現象が起こってくる。そのため、ヒートシール後の剥離強度が不安定となり好ましくない。

実施例5~7のような照射条件で容器フランジ 部に5~10%程度の厚み比を持った非晶質部を 作成すれば、表面層の発泡もなく更に適材とのと ートシール強度も2.3 Kg/15 nmと安定しており、耐レトルト性並びに、その後のピール刺離も可能であった。また、レトルト処理前の照射部断面における表層部の密度ρ(g/cm²)を実施例 L と同様にレーザーラマン法で測定したところ各サンブルとの多少のばらつきはあるが p = 1.351 g/cm²であり、結晶化度 X cvは X cv=13.3%であった。

									<u>. </u>
	表面層の	発泡の有無	斯	. 群	#	単	有	角	单
表	ストントラー	Ng/15mm)	1.1	2.3	2.3	2.3	(注り)	(注 þ.)	(注 þ)
33.	レーサー出力	(m)	150	200	250	300	350	400	200
Cont			1	5.7	1.1	8.6	13.1	13.6	14.3
		ቀ	比較例 6	米福姆 5		摁	増	実施例 9	実施関10

4 四四 8 - 25 中國 完 可冠 設 eæ e 弁化 皮 短端 数 一端和 當 光掛熱 型 した至秒め - れ乃るた 叫き化 。の ×化晶で定 0晶粒の安 /捨向の不 は低配さが 言至の;度 比乃で件強 **み化房条礎** 見質近ル親 の唱館一: 既作 ロシー **₽X · · · · ∠ ⊅** 晶では一法 # ~ىد

のパウチ100袋にクリームコーンスープを実施
別1と同じ条件で充填し、開口端を外周部3辺を
ヒートシールしたときの条件と同じ条件でヒート
シールした。その後、15袋ずつ(計30袋 離例1と同様な耐圧権試験を行い、内容物の解れ
を調べたが漏洩に至ったものは1袋もなかった。
更に後10袋(計20袋)から1袋につき4点、
計40点、15mm幅の短冊を切り出し、Tピール
法により引張速度300mm/分でヒートシール強度を測定し平均値を求め結果を第7表に示した。

さらに、残り50袋のパウチを120℃で30分間レトルト殺菌処理を行い前記と同様の耐圧縮試験並びに、ヒートシール強度を測定し、結果を併せて第7表に示した、またレトルト処理後、シール郎の破損は全く認められず、密封性は完全であった。

また、低結晶部分を持たない積層シートでパウチを作成しようとしたが、触解温度以下ではポリエチレンテレフタレート同士の接着は非常に弱く、パウチの作成が困難であり、レトルト処理前

寥縮例 1 1

厚さ16μmと25μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム(両者とも密度1.40g/cm³, 結晶化度 54.2%、融解温度255℃)を、ウレクン系接着剤を用いて20μmのアルミニウム箔の両側にラミネートした。

シールすべき部分は厚さ25μmのボリエチレンテレフタレートであるがその部分に実施例1と同様の条件で炭酸ガスレーザーの照射を行った。この照射部断面における表層部の密度をレーザーラマン法で測定したところ、密度は1.349 g/cm³,結晶化度は11.7%であった。この時に用いた位を使用した。また、フィルム厚に対する低結晶化された部分の厚み比を測定したところ、約8%であった。

次に照射した部分を向かい合わせ第7表に示す 条件で外面部3辺をそれぞれヒートシール時間別 に50袋ずつ、計100袋ヒートシールし袋状容 器(パウチ)130mm×170mmを作成した。こ

後において耐圧縮試験並びに、ヒートシール強度 の測定は不可能であった。

番 号	ヒート シー ル 温 度 (℃)	ヒートシール 時 間 (秒)	レトルト 処 理	ヒートシール 強 度 (Kg/15mm)	· 内容品が漏洩した サンブルの 個数 (15ケ中)
実施例11	200	1	無	3.5	0
			有	3.0	0
		2	無	4.0	o
			有	3.8	0

4. 図面の簡単な説明

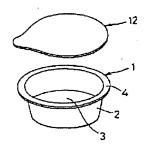
第1-A図及び第1-B図はそれぞれ本発明の容器のカップ状形状のもの及びトレイ形状のものを示す組視図であり、

第2図はヒートシール用フランジ部を拡大して 示す断面図であり、

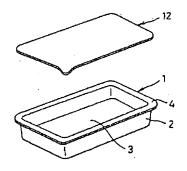
第3図は多層容器の一例を示す断面図であり、 第4図は多層容器の他の例を示す断面図であ 。

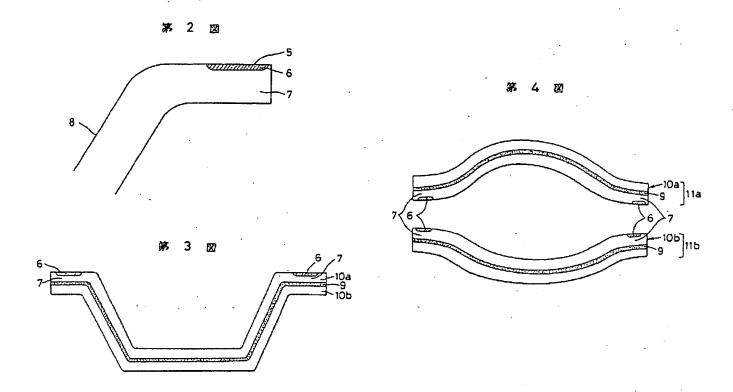
1 は容器または容器本体、2 は順部、3 は底部、4 はヒートシール用フランジ、5 はヒートシール面、6 は非品質化乃至低結晶化樹脂部分、7 は配向結晶化乃至熱結晶化部分、8 は内面、9 はガスパリヤー性中間層、10 a、10 b は内外層、12 はヒートシール整を示す。

第 1-A 図



第1-8図





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第2部門第6区分 【発行日】平成5年(1993)12月14日

E 9145-3E

【公開番号】特開平2-258577 【公開日】平成2年(1990)10月19日 【年通号数】公開特許公報2-2586 【出願番号】特願平1-63815 【国際特許分類第5版】

手続補正書(1発)

平成 5年 2月19日

特許庁長官殿

B65D 77/20

- 事件の表示
 平成1年特許願第63815号
- 発明の名称
 ヒートシール客器⁻
- 3. 補正をする者
 事件との関係 特許出願人
 住所 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号名称 (378)東 洋 製 罐 株 式 会 社
- 4. 代 選 人 〒105 住所 東京都港区愛宕1丁目8番7号 愛 宕 山 弁 護 士 ピ ル 氏名 (6718)弁理士 鈴 木 郁 男 電 話 (3436)3527
- 5. 補正命令の日付 な し



6. 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の欄

- 1. 補正の内容
- (1) 明細 音第 8 頁 2 行乃至末に 「熱可塑性樹脂の結晶化・・・・ 満足すべき結果 がえられる。」

とあるを、

「熱可塑性樹脂の結晶化の程度、即ち結晶化度 は一般に密度法(密度勾配管法による密度) により求めることができ、昭和59年11月 20日共立出版締発行「高分子の固体構造 (1)の第305頁の式(6.3)より、

$$X_{ev} = \frac{\rho_{e} \left(\rho - \rho_{e}\right)}{\rho \left(\rho_{e} - \rho_{e}\right)} \times 100 \text{ m} (1)$$

式中、ρは測定樹脂試料の密度(8/cm²)、ρ。は完全非晶質の樹脂の密度(8/cm²)、ρ。は完全結晶質の樹脂の密度(8/cm²)、 Χ 。 マは測定樹脂試料の結晶化度(%)である。

例えば P E T の場合

$$\rho_{a} = 1.335 \quad (g/cm^{3})$$

$$\rho_{c} = 1.455 \quad (g/cm^{3})$$

の値を用いるのが一般的である。

で与えられる。本発明の容器においては、内面層の結晶化度(X 、、)が20%以上であれば、上記時性に関して情足すべき結果がえられる。』

と訂正する。

- (2) 全第23頁10行に 「結晶化度3.3%、」 とあるを、 『結晶化度4.5%、』 と訂正する。
- (3) 全第23頁18行に 「34.2%であった。」 とあるを、 『38.1%であった。』 と訂正する。
- (4) 全第30頁の第1表を、次の通り訂正する。

「結晶化度は14.2%であった。」

とあるを、

『結晶化度は15.2%であった。』

と訂正する。

(8) 全第44頁7行に

「結晶化度 X ev は X ev = 13.3% であった。」 とあるを、

『結晶化度 X evは X ev= 14.4%であった。』 と訂正する。

第 1 3

	ローザー照射部	和協別未-4-4
密度 ρ (g/cn³)	1.351√	1.370
結晶化度 X ev (%)	14.4	31.0

(5) 全第32頁5行、第36頁7乃至8行及び第46頁4行に

「結晶化度54.2%(、」

とあるを、

『結晶化度58.3%、』

と訂正する。

(8) 全第33頁1乃至2行、第37頁2乃至3行

及び第46頁12行に

「結晶化度は11.1%であった。」

とあるを、

『結晶化度は12.6%であった。』

と訂正する。

(7) 全第40頁11乃至12行に

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.